

## 我所科研人员参加第十四届国际材料强度大会

发布人: [汪清](#) 发表日期: 2006-6-14 点击次数: 3732

6月5日—9日,第十四届国际材料强度大会(14th International Conference on the Strength of Materials, ICSMA 14)在西安古都新世界大酒店隆重召开,会议正式代表322人。国际材料强度大会是材料强度研究领域重要的国际系列性学术会议,始于1967年,每3年举办一次,会议主题围绕材料强度的前沿基础科学问题,是材料强度国际学术界的盛会,是来自世界各地的科学家展示最新成就和思想的平台,在国际材料学界有广泛影响。这是亚洲地区第一次举办该系列国际材料强度大会。

我所共有6名代表参会,其中赵亚溥研究员作了题为“ Adhesion and Interfacial Strength in MEMS and NEMS(微电子机械系统与纳电子机械系统中的粘附与界面强度)” 的分会特邀报告。武晓雷研究员、黄晨光研究员与凌中副研究员除报告论文外,还受邀担任分会主席。

[✕ 关闭窗口](#)